

チートリアルセッション 2026年03月12日(木) B会場 (3階第1会議室)

No.	プログラムNo.	司会担当	セッション	姓	名	時間	発表時間	講演名称	所属
1	12B1-1	八甫谷	チートリアル	羽深	等	10:00-10:30	30分	電子回路実装技術の役割、将来と人材	横浜国立大学
2	12B1-2	羽深	チートリアル	八甫谷	明彦	10:30-11:15	45分	どこよりも分かり易いプリント配線板、サブストレート、インターポーザーの配線技術	YJC/東北大
3	12B2-1	宮代	チートリアル	本多	進	11:30-12:15	45分	電子機器の高度化、応用拡大で半導体・配線板構造が変わる！	サーキットネットワーク
4	12B4-1	宮代	チートリアル	平	洋一	13:45-14:30	45分	光データ通信のための光実装技術、CPOへの期待	慶應義塾大学
5	12B5-1	本多	チートリアル	武藤	弘樹	14:45-15:30	45分	設計に活かすMLCC最新動向 -小型高密度実装と技術革新-	村田製作所
6	12B5-2	本多	チートリアル	宮代	文夫	15:30-16:15	45分	Chipletはどう進むか？	YJC